

平成 29 年 3 月 9 日

LPF 会員各位

一般社団法人 レーザプラットフォーム協議会

LPF セミナーのご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は一般社団法人レーザプラットフォーム協議会の活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

さて、当協議会では、下記要項により LPF セミナーを開催致します。

今回はレーザ加工に必要な基礎知識の講義を中心に大阪産業大学の部谷教授にご講義いただきます。

是非ともご出席のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

日 時 平成 29 年 3 月 16 日（木）13：30～16：30
場 所 石川県工業試験場 5 階 第 2 研修室
〒920-8203 金沢市鞍月 2 丁目 1 番地 (<http://www.iri.jp/>)
定 員 15 名（先着順 定員になり次第締め切らせていただきます）
参加費 LPF 会員 無料 非会員 2,000 円

プログラム

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. レーザ加工の基礎知識を再確認！ | 13：35～15：00 |
| 1) 光はどう表すのか？ | |
| 2) レーザとは何か？どんなレーザがあるのか？ | |
| 3) レーザ加工の特徴は何か？どう分類されているのか？ | |
| 2. 安全面で気をつける最低限のことは何か？ | 15：05～15：30 |
| 3. レーザピーニングを通してレーザ加工の特徴を理解する | 15：35～16：15 |
| 4. 質疑応答 | 16：15～16：30 |

申込：LPF 事務局（info@laser-platform.com）までメールでお申し込みください。

以上